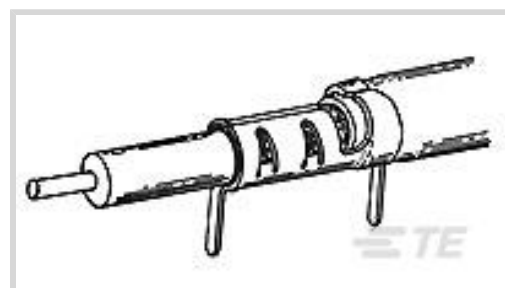




连接器 > 射频连接器 > 射频端接器



## 产品特性

### 产品类型特性

连接器和端子端接到

电线和电缆

### 主体特性

主体电镀材料

锡铅

主体材料

黄铜

### 接触件特性

射频连接器中心端子电镀材料

锡

压接类型

编织层端接

射频连接器中心端子材料

黄铜

### 使用环境

绝缘选项

非绝缘

### 操作/应用

电路应用

Signal

### 包装特性

封装方法

零散零件

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

不符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240)  
SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240)

超过限值的SVHC：

Pb (40% in Component Part)

物品安全使用说明：  
使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可以，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1976217-1  
PRO-C TI & DIE BRAID PIC


客户还购买了



TE 产品编号 503341-000  
55PC0211-8-9CS2502



TE 产品编号 1616008-5  
BH316A (FAA/PMA)=RELAY



TE 产品编号 650075-000  
D-436-37



TE 产品编号 4109-207-2000L  
CONT SOC ASSY



TE 产品编号 4160-202-2031L  
CONT PIN



TE 产品编号 4160-204-1631L  
CONT PIN



TE 产品编号 ZPF00000000008937  
983-6SE 18-31 S6 L



TE 产品编号 ZPF000000000037175  
983-6SE 22-19 P6



## 文档

### 产品图纸

[COAXIAL R.F. PCB TERMINATION](#)

英文版本

### CAD 文件

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_226176-4\\_N.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_226176-4\\_N.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_226176-4\\_N.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 使用说明书

[使用说明书 \(美国\)](#)

英文版本

[AMP\\* BRAID-PIC TERMINALS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD APPLICATIONS](#)

英文版本